

## 提供SMT贴片、手机板焊接（BGA 0.5间距）

产品名称	提供SMT贴片、手机板焊接（BGA 0.5间距）
公司名称	电信科学技术仪表研究所
价格	.00/个
规格参数	加工种类:SMT手机板 加工方式:来料加工 加工设备:有电子加工所需生产线齐备
公司地址	北京市通州区北苑155号
联系电话	010-69535140 18910693833

## 产品详情

加工种类	SMT手机板	加工方式	来料加工
加工设备	有电子加工所需生产线齐备	加工设备数量	二十余台
生产线数量	三条	日加工能力	36万元件数
质量认证标准	ISO9001	无铅制造工艺	提供